PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-302013

(43)Date of publication of application: 02.11.1999

(51)Int.Cl.

CO1C 1/02

B01J 23/38

H01L 21/02

// H01L 21/205

(21)Application number: 10-050893

(71)Applicant: OSAKA OXYGEN IND LTD

(22)Date of filing:

03.03.1998

(72)Inventor: NAKAMURA MASAKAZU

OKI ATSUSHI

KIMOTO MASAHIRO

KOURA TERUMASA

KIJIMA TAKAHIKO

(30)Priority

Priority number: 10 39050

Priority date : 20.02.1998

Priority country: JP

(54) HIGH PURITY AMMONIA USED FOR COMPOUND SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a high purity product useful for the production of a compd. semiconductor device by controlling the total CO2 amt. of isolated CO2 and the CO2 component in ammonium carbamate and/or ammonium hydrogen carbonate to be a specified amt. or smaller.

SOLUTION: Ammonia is heated at a temp. of ≥150° C and under a pressure of ≥3 kg

G/cm2 to partially decompose to form hydrogen. The obtd. hydrogen— contg. ammonia is brought into contact with a noble metal catalyst so as to allow CO2 in the ammonia and the CO2 component produced by equilibrium dissociation of ammonium carbamate and/or ammonium hydrogen carbonate to react with hydrogen gas to form methane. The obtd. methane is removed in a distillation tower to control the total CO2 amt. of the isolated CO2 and the CO2 component in ammonium carbamate and/or ammonium hydrogen carbonate to ≤ 3 mol ppm, preferably ≤ 1 mol ppm. Thereby, the high purity ammonia which can improve electric characteristics of a LED and LD can be obtd.

(19)日本国特許庁(JP)

(51) Int.Cl.⁶

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平11-302013

(43)公開日 平成11年(1999)11月2日

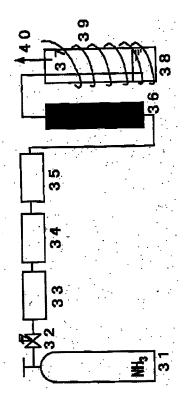
C01C 1/02	·	COIC	1/02 E
В 0 1 Ј 23/38		B01J 23	3/38 M
H01L 21/02		H01L 2	1/02 Z
# H O 1 L 21/205		2	1/205
		家查蕾 求	未請求 請求項の数5 OL (全 8 頁)
(21)出願番号	特顧平10-50893	(71)出顧人	000205513 大阪酸素工業株式会社
(22)出願日	平成10年(1998) 3月3日		大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1番14号 住友生命新大阪北ビル
(31)優先権主張番号	特願平10-39050	(72)発明者	中村 雅一
(32)優先日	平10(1998) 2 月20日		大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1番14号
(33)優先権主張国	日本(JP)		住友生命新大阪北ビル 大阪酸素工業株式
			会社内
		(72)発明者	大木 厚志
			大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1番14号
			住友生命新大阪北ビル 大阪酸素工業株式
			会社内
		(74)代理人	弁理士 社本 一夫 (外 5 名)
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 化合物半導体デバイスに使用される高純度アンモニア

識別記号

(57)【要約】

【課題】 化合物半導体に用いる高純度アンモニア 【解決手段】 CO_2 として及びカルバミン酸アンモニウム中の CO_2 成分としての合計 CO_2 が3モルppm以下を含む化合物半導体デバイスに使用されるアンモニア。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 単離している CO_2 として及びカルバミン酸アンモニウム及び/又は炭酸水素アンモニウム中の CO_2 成分としての合計 CO_2 が3モルppm以下を含む化合物半導体デバイスに使用されるアンモニア。

【請求項2】 前記合計 CO_2 が1モルppm以下である請求項1のアンモニア。

【請求項3】 前記合計 CO_2 が0.3モルppm以下 である請求項1のアンモニア。

【請求項4】 アンモニアを150℃以上の温度及び3kg・G/cm²以上の圧力で加熱し、アンモニアの1部を分解して水素を形成し、次いでその水素含有アンモニアを貴金属触媒と接触させ、そのアンモニア中に含まれるCO₂並びにカルバミン酸アンモニウム及び/又は炭酸水素アンモニウムから平衡解離した二酸化炭素と前記水素ガスとを反応させてメタンを形成し、そのメタンを蒸留塔で除去することを含む単離しているCO₂として及びカルバミン酸アンモニウム及び/又は炭酸水素アンモニウム中のCO₂成分としての合計CO₂が3モルppm以下含む化合物半導体デバイスに使用されるアンモニアを製造する方法。

【請求項5】 二酸化炭素濃度を低減する代替として一酸化炭素をアンモニアにおける気層温度に換算して100molppm以上あることを特徴とする高純度アンモニア。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、化合物半導体の製造に 使用される高純度アンモニアに関する。

[0002]

【従来の技術】従来、一般的な化学合成、化学的処理等においてアンモニアは多く使用されている。一般に化学合成において高純度のアンモニアの必要度が高く、そのためにアンモニアの精製について多くの特許が出願され、公開や公告されている。一般の化学合成に必要なアンモニアの純度は99.9%程度である。

【0003】例えば特公平7-61860号公報には (a) アンモニアガス中に不純物として存在する CO_2 を NH_3 と反応させカルバミン酸アンモニウムを形成し、(b) そのカルバミン酸アンモニウムをフィルターにより除去し、(c) その後残留 CO_2 を固型アルカリ槽を通過させることを特徴とするアンモニアガスの精製方法が開示されている。

【0004】特公平7-61860では(b)工程でC O_2 は130ppmまで減少させることが記載されているが最終の(c)工程後の CO_2 濃度についてまったく記載がない。しかし(c)工程では固型のアルカリ槽に CO_2 含有アンモニアガスを通過させるのであるから、常識的に CO_2 ガスが数ppmの単位まで減少させることは到底不可能であろう。

【0005】7-61800号記載の発明はあくまで一般的に化学合成用に使用されるアンモニアガスの精製に関する。

【0006】最近の電気製品の小型化にともない半導体も又超小型化され、半導体中の配線の間隔が数サブミクロン単位ということもあり得る。従って半導体の製造に使用される各種ガス中に水分や CO_2 が含まれないことが重要となる。 CO_2 は分解して導線を酸化する性能がある。

【0007】そのため化合物半導体に使用されるアンモニア中に含まれるCO₂を数ppm以下であることが必要となる。

【0008】業界では数ppm以下のCO₂を含む化合物半導体使用のための高純度アンモニアガスは市販されている。しかし現在市販されている化合物半導体の99.9995%程度のアンモニアガスは、単離しているCO₂のみに着目しており、単離しているCO₂濃度のみが減少している。しかしアンモニア中に溶解しているカルバミン酸アンモニウムや炭酸水素アンモニウムから平衡解離するCO₂について業界誰しもが注目していなかった。

【0009】従って窒素を原料3-5族化合物半導体工 ピタキシャル気層成長法で形成されるGaN、InGa NやA1GaNなどの化合物半導体デバイスにおいて、 現在市販されている高純度アンモニアでは、その電気的 特性は満足行くものではなかった。またデバイス特性は アンモニアの原料に依存性があり、酸素や水分を除去で きる精製装置を使用しても再現性が得られない。

【0010】窒素原料としてアンモニアが用いられる3-5族化合物半導体エピタキシャル気層成長法で形成されるGaN、InGaNやA1GaNなどの化合物半導体デバイスにおいて、水分や酸素濃度の少ない高純度アンモニアを使用しまた水素雰囲気下で高温度成膜プロセスにもかかわらず酸素原子不純物が結晶中に混入するために電気的特性が著しく低下していた。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】本発明者は、その原因となる不純物成分が、アンモニア中の二酸化炭素であることを明らかにし、またその二酸化炭素の発生源がアンモニア中のカルバミン酸アンモニウム、炭酸水素アンモニウムなどから平衡解離していることを併せて明らかにしその二酸化炭素、低減を図るべく高純度アンモニアを開発した。

【0012】またアンモニア中の二酸化炭素と一酸化炭素を計測し、酸化に関する平衡論的な観点から低減すべきアンモニア中の二酸化炭素濃度を算出し、最終的に実デバイスを作製し、電気的特性の結果から成膜プロセスに使用されるアンモニア中に許容される二酸化炭素の濃度を明らかにし、その濃度以下までに精製した高純度アンモニアを提供するものである。

【0013】 NH_3 に溶解しているカルバミン酸アンモニウムは、化合物半導体の製造工程において、 NH_3 を加熱すると分解して CO_2 を形成する。

【0014】さらに NH_3 中に溶解しているカルバミン酸アンモニウムや炭酸水素アンモニウムは下記のような重大な欠点をもたらすことを本発明者は発見した。化合物半導体の製造において使用する NH_3 中の CO_2 が少ない程好ましく、 CO_2 が多いと半導体の性能は低下するが、もう一つ重要なことは NH_3 中の CO_2 の量がほぼ一定となることである。 NH_3 中の CO_2 の量が一定でないと、製造された化合物半導体のロット毎の性能が異なる。これはその半導体のユーザーに取ってもっとも好ましくないことである。 $今NH_3$ 中のカルバミン酸アンモニウムがタンクから出ていく NH_3 ガス中の CO_2 濃度が変化することを説明する。

【0015】一般に図1に示されるようにアンモニアはタン02 から発生する場合ヒーター13 によって水浴02 で温められる。しかし03 がス発生中に04 にともなってタン05 の温度が低下する可能性がある。タン06 の温度が一定ならばタン07 から出ていく07 いがことでアンモニウムは一定の溶解度となり、タンクから出ていく08 がよったいく08 がよったいる。濃度は一定となる。

【0016】使用中にタンクの温度、すなわちタンク中の NH_3 の温度が低下すると NH_3 中のカルバミン酸アンモニウムの溶解度が高くなり、同時に濃度も高くなる。タンクは1日数時間使用し、何日間も使用するので NH_3 中のカルバミン酸アンモニウムは徐々に濃縮されていく結果となる。従って徐々にではあるがタンクから出ていく NH_3 中のカルバミン酸アンモニウムの濃度が高くなり、これが得られた化合物半導体の性能が一定とならない原因となる。

[0017]

【課題を解決するための手段】本発明者は、3-5族化合物半導体などを初めとする半導体デバイスの製造に対して、窒素原子材料として用いられるアンモニアにおいて、成膜プロセスにおいて酸素原子不純物として結晶中に混入し電気的特性を著しく低下させる不純物成分が、アンモニア中の二酸化炭素であることを見出した。またその二酸化炭素の発生源がアンモニア中のカルバミン酸アンモニウム、炭酸水素アンモニウムなどから平衡解離していることを併せて見出し、二酸化炭素、の低減を図った高純度アンモニアを発明したことに係わる。

【0018】より詳細には、窒素原料としてアンモニアを用いる、3-5化合物半導体エピタキシャル成長により形成されるGaN、InGaNやAlGaNなどの化合物半導体デバイスにおいて、LED(Light Emittig Diode)やLD(Laser Diode)などの電気的特性を著しく向上させることを目的とし、アンモニアガス中の二酸化炭素を大幅に低減し

た高純度アンモニアに関する。

【0019】本発明は、単離している CO_2 として及びカルバミン酸アンモニウム及び/又は炭酸水素アンモニウム中の CO_2 成分としての合計 CO_2 が3モルppm以下、好ましくは1モルppm以下、より好ましくは0. 3モルppm以下を含む化合物半導体デバイスに使用されるアンモニアに関する。

【0020】本発明は、又アンモニアを150℃以上の温度に好ましくは300~350℃の温度及び3kg・G/cm²以上の圧力で加熱し、アンモニアの1部を分解して水素を形成し、次いでその水素含有アンモニアをニッケルールテニウム合金等の貴金属触媒と接触させ、そのアンモニア中に含まれるCO₂並びにカルバミン酸アンモニウム及び/又は炭酸水素アンモニウムから平衡解離した二酸化炭素と前記水素ガスとを反応させてメタンを形成し、そのメタンを蒸留塔で除去することを含む単離しているCO₂として及びカルバミン酸アンモニウム及び/又は炭酸水素アンモニウム中のCO₂成分としての合計CO₂が3モルppm以下含む化合物半導体デバイスに使用されるアンモニアを製造する方法に関する。

【0021】本発明は、又二酸化炭素濃度を低減する代替として一酸化炭素をアンモニアにおける気層温度に換算して100molppm以上あることを特徴とする高純度アンモニアに関する。

[0022]

【実施例】以下、実施例により本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれらにより限定されるものではない。

【0023】図2にアンモニア中のカルバミン酸アンモ ニウム、炭酸水素アンモニウム、二酸化炭素の総和濃度 を計測した実験図を示す。用いたアンモニア1は市販さ れている高純度アンモニアである。純度は99.999 5%であり二酸化炭素の保証値はO.5molppm以 下(以下はppm表示とする)のものである。アンモニ ア1を圧力調整器2で圧力調整し、マスフローコントロ ーラー3で流量を1、10、20L/min調整し、予 熱器4、触媒5を通過させ、二酸化炭素ならびカルバミ ン酸アンモニウムや炭酸水素アンモニウムを解離させた 二酸化炭素をアンモニアの自己分解で精製する水素で全 てメタン化させ、一部を調圧弁7を介して、分析計(F ID: Flam ionization detect or) 6に導入しメタンとしてその濃度を計測した。そ の他の不必要なガスは、バルブ8を介して排気した。ア ンモニア1は容器ごとウォーターバス9に浸水させ、水 温をヒーター10で25℃一定に保っている。11は予 熱器4に入る前のアンモニア中の単離しているCO₂濃 度を測定する分析計である。

【0024】市販されている、99.9995%の高純度アンモニア1を使用して上記の実験で得られた結果を

図3に示す。1、10、20L/minで供給した場合の二酸化炭素の濃度をメタン濃度換算した結果である。供給流量の増加に伴い、メタンの増加、すなわち二酸化炭素が増加していることが判った。一般に化合物半導体製造者は、一般にアンモニアを10リットル/分~20リットル/分の流量で使用するので、10~20リットル/分のアンモニア流量でも全CO2濃度が小さくなければならない。

【0025】メタン化して計測したのは、計測結果値をより正確にするためである。図2に示す実験系においてメタン化を行う触媒を除き、流量を変化させれば二酸化炭素の増加が直接観察できるが、本発明で指摘するように二酸化炭素は、アンモニアとカルバミン酸アンモニウムや炭酸水素アンモニウムを生成するため、二酸化炭素を正確に濃度計測するための標準ガスが得られないのである。ために本実施例では、メタン化した結果を列挙した。

【0026】図4にアンモニア中のカルバミン酸アンモ ニウムや炭酸水素アンモニウムから平衡解離する二酸化 炭素ならび過飽和の二酸化炭素を除去するシステムを示 す。粗原料アンモニア31、純度99%程度のものを用 いて圧力調整器32で圧力、マスフローコントローラー 33で流量を調整し、予熱器34、貴金属触媒35を介 してカルバミン酸アンモニウムや炭酸水素アンモニウム から平衡解離する二酸化炭素と過飽和の二酸化炭素をア ・ンモニアの分解で生成する水素でメタンにする。メタン が生成するとともに水分が生成するが水分は、下流に設 置された吸着塔36で吸着除去する。メタンと水素なら びアンモニアは、サイホン管37を伝わり蒸留塔38に 導入される。蒸留塔38は冷却管39にて冷却されてお り、アンモニアを液化し、メタン、水素、またその他の 低沸点成分を除去する。この方法により二酸化炭素< O. 1ppb、メタン<O. 1ppb以下の超高純度ア ンモニアが得られる。ここで示す二酸化炭素、メタン濃 度とは、図1に示すシステムを通過させ、GC-API MS法(Gas chromato·Atomosph eric pressureionization m ass spectrometer)による高純度分析 装置を使用して計測した結果である。文献ならび特許は 既に公知のものである。またついでに本分析方法にて、 本発明で開発された高純度アンモニア中の一酸化炭素は 100ppb程度であることがわかった。

【0027】本発明の高純度アンモニア中の一酸化炭素 濃度は、100ppb程度であることから、窒素原料と してアンモニアを用いる3-5族化合物半導体エピタキ シャル気層成長法で形成されるGaN、InGaNやA 1GaNなどの化合物半導体デバイス向け高純度アンモ ニアに求められる二酸化炭素の分圧すなわち酸化還元平 衡圧をプロセス温度をおよそ500℃から1000℃の 間の範囲を持たせ推測し試算すれば、数0.1~数1p p b程度となるが、これはあくまでも平衡論の考えであり、実反応から確認する必要がある。そこで実際にデバイスを作製し、電気的特性を向上させるために必要なアンモニア中の二酸化炭素濃度を確認した。

【0028】試作デバイスは、青色LED、InGaN / A1GaNの単一量子井戸構造のInGaNをパンド間発光層にしたデバイスである。基板には、サファイアのC面(0001)を用いて、バッファ層にGaN、以降n-GaN、n-A1GaN、InGaN、P-A1GaN、P-GaNを順次成膜し、最後アニールを施しp、n電極を形成し電気的特性を計測した。本発明による高純度アンモニアの使用流量は15L/minである。

【0029】図5に順電流20mA、温度25℃における発光出力を示す。主波長は、465nmである。本発明であるカルバミン酸アンモニウム並び炭酸水素アンモニウムを平衡解離させ二酸化炭素を除去、過飽和の二酸化炭素を除去した高純度アンモニアを用いるとその二酸化炭素濃度が3ppm以下の高純度アンモニアを使用したときに従来超えることができなかった発光出力が、二酸化炭素濃度の濃度に反比例して得られた。また発光出力のみならず二酸化炭素濃度が1ppmの時には、繰り返し行った評価における波長のシフト量が+5nm、

1. 0ppmに時には+2nmと非常に優れた単色光が得られた。

【0030】上記の手順を繰返して0.3モルppmの時には1nmとさらに優れた単色光りが得られた。その結果は図6に示す。

【0031】図7に二酸化炭素濃度を低減する代替として二酸化炭素を酸化剤として働けなくするために一酸化炭素を添加した場合の効果を同デバイスの電気的特性で確認した結果を示す。アンモニア中の一酸化炭素を加えることで発光出力は従来と比較して向上するが、スペクトルの半値幅やシフトなどにおいては大きな改善は認められなかった。

[0032]

【作用】本発明に従えば窒素原料としてアンモニアを使用する3-5族化合物半導体エピタキシャル気層成長法で形成されるGaN、InGaNやA1GaNなどの化合物半導体デバイスの電気的特性を著しく向上させることが可能となる。

【0033】以上説明したようにアンモニア中に存在する二酸化炭素の化合物であるカルバミン酸アンモニウムや炭酸水素アンモニウム中の二酸化炭素ならびもともと過飽和に存在する二酸化炭素を除去することによって、広範囲の使用条件においても二酸化炭素濃度が3モルppm以下である本発明の高純度アンモニアを窒素原料に、アンモニアを用いる3-5化合物半導体エピタキシャル成長により形成されるGaN、InGaNやA1GaNなどの化合物半導体デバイスに使用することにより

おいて、LEDやLDなどの電気的特性を著しく向上させる可能性を持つ。

【0034】請求項4の発明は、エピタキシャル成長により形成される In、Ga 及びA1 等は表1 に示される条件では酸化されないことを発見した。

[0035]

【表1】

金属	Pco/Pco ₂	
In	1以上	
Ga	10°以上	
A 1	1010以上	

【○○36】従って雰囲気中のPco/Pco₂を1以上にすべく、COをアンモニアに加えると化合物半導体を構成する金属の酸化が防止できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 図1は、アンモニアタンクの加熱の状態を示す概略図。

【図2】 図2はアンモニア中のカルバミン酸アンモニ

ウム等の濃度を計測した装置のフローシートである。

【図3】 図3はその計測結果を示すグラフ。

【図4】 図4はアンモニア中の絶対二酸化炭素を除去する装置の概略図。

【図5】 図5はInGaN/AlGaNの発光出力特性と高純度アンモニアの関係を示すグラフ。

【図6】 図6はInGaN/AlGaNの発光出力特件と高純度アンモニアの関係を示すグラフ。

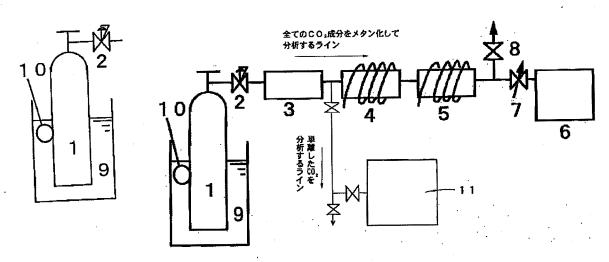
【図7】 図7はInGaN/AlGaNの発光出力特性と高純度アンモニア中の一酸化炭素濃度の関係を示すグラフ。

【符号の説明】

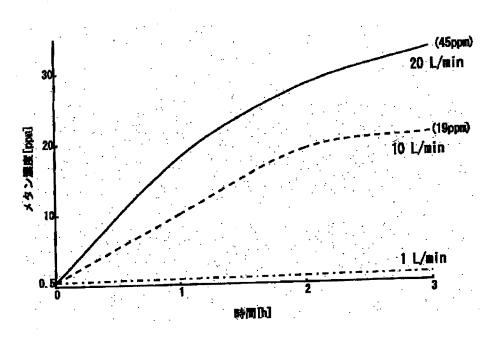
(1) 市販されている高純度アンモニア、(2) 圧力調整器、(3) マスフローコントローラー、(4) 予熱器、(5) 触媒、(6) 分析計、(7) 圧力調整弁、(8) 放出弁、(9) ウォーターバス、(10) 投げ込みヒーター、(11) 分析計、(31) 原料アンモニア、(32) 圧力調整器、(33) マスフローコントローラー、(34) 予熱器、(35) 触媒塔、(36) 吸着塔、(37) サイフォン管、(38) 蒸留塔、(39) 冷却管、(40) 放出管。

【図1】

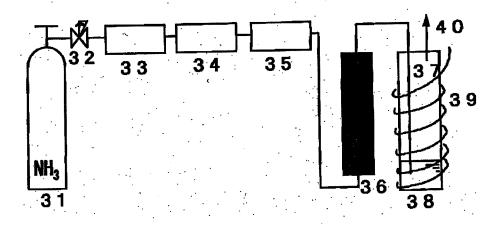




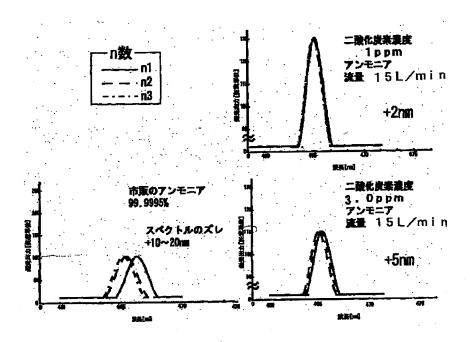
【図3】



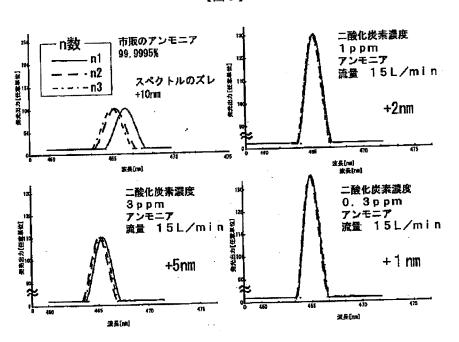
【図4】



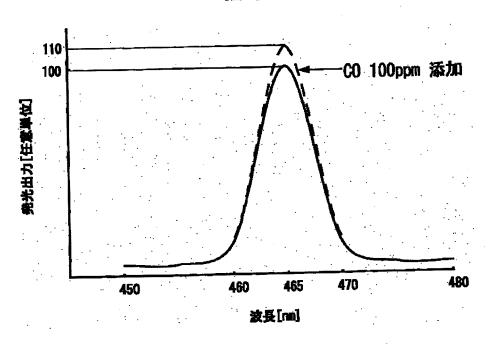
【図5】











フロントページの続き

(72)発明者 木本 雅裕

大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1番14号 住友生命新大阪北ビル 大阪酸素工業株式 会社内

(72) 発明者 小浦 輝政

大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1番14号 住友生命新大阪北ビル 大阪酸素工業株式 会社内

(72)発明者 来島 貴彦

大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1番14号 住友生命新大阪北ビル 大阪酸素工業株式 会社内